

組込み技術セミナー(実力養成コース)のご案内

主催 香川高等専門学校、(公財)かがわ産業支援財団

香川高専では、「組込み技術セミナー」を(公財)かがわ産業支援財団の「かがわ中小企業応援ファンド事業高度技術人材育成事業」の一環として順次開催しております。

今回は、入門コースに続く「実力養成コース(2日間コース)」のご案内です。入社2～3年目程度のこれからの活躍が期待される技術者を対象としております。入社2～3年目と言えば、プログラミングに自信がついてきて、組込みソフトウェア開発の現場にも慣れて来た頃だと考えています。こういったタイミングに基本となる技術要件をチェックし技術力を振り返ることで、今後の飛躍への足固めをしていただくことを本セミナーの目的としています。本セミナーは「香川県産業技術センター」及び「NPO法人組込みソフトウェア管理者・技術者育成研究会(SESSAME)」の協力を得て進めております。この機会に多数の方が受講されますようご案内申し上げます。

記

【日 時】

1日目 平成26年12月4日(木) 9:30～17:00

2日目 平成26年12月5日(金) 9:30～17:00

【会 場】

〒761-8058 高松市勅使町 355
香川高等専門学校高松キャンパス

【受講料】

無料

【対 象】

以下のどちらかにいずれかに該当される方
・組込みソフトウェア開発の経験を有する方
・組込み技術セミナー(基礎コース)を受講済みの方

【定 員】

10名

【共 催】

香川県産業技術センター

【後 援】

NPO法人 組込みソフトウェア管理者・技術者育成研究会 (SESSAME)

【内 容】

1. 開発課題と失敗事例の解説
2. 組込み向け構造化分析・設計(講義と演習)
3. 組込みプログラミング(講義と演習)
4. ソフトウェアテスト・レビュー(講義と演習)

【使用教材】

組込みソフトウェア技術者テキスト(SESSAME)

【講師】

SESSAME(NPO法人 組込みソフトウェア管理者・技術者育成研究会)講師

【申し込み方法】

下記 Web ページよりお申し込み下さい。

http://www.kagawa-nct.ac.jp/event_form/event_form.php?target_id=37

【締め切り】

平成26年11月25日(火) 12:00

【問い合わせ先】

香川高等専門学校電気情報工学科 村上 幸一

E-mail: murakami@t.kagawa-nct.ac.jp

Tell: 087-869-3917